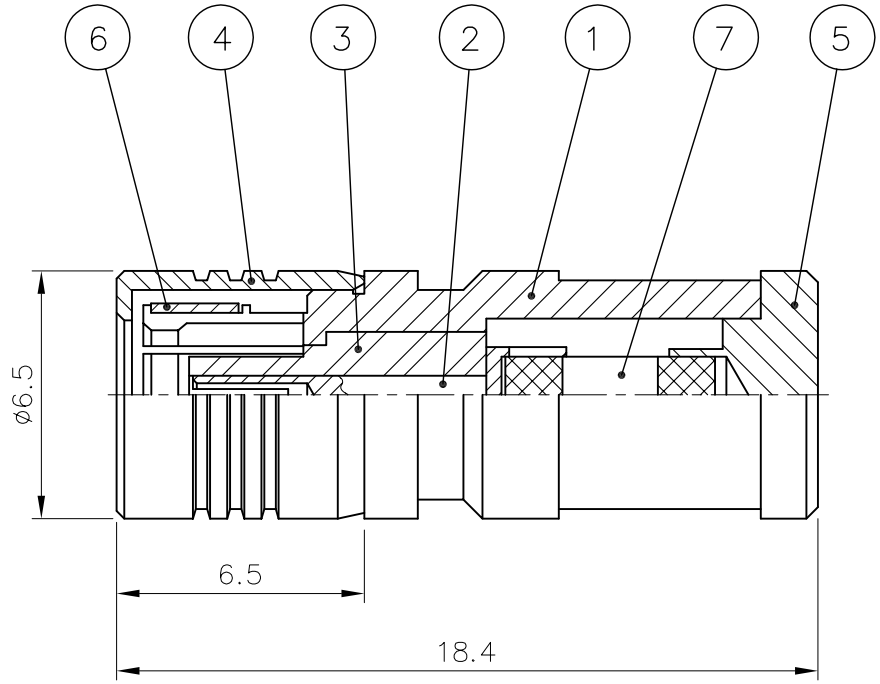
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	RESISTOR	1			DRE00057-N/1 (XA110)
6	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-N45/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
5	BACK NUT	1	MBsBD	Gold Plate	DBN00106-135/1 (P3004)
4	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-135/1 (K3001)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00329-N/1 (H3057)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00378-1345/1 (E3048)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBDOO507-135/1 (D3047)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 1995. 2. 23.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 5/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.

RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMB DUMMY

A4

도번 TM00082-7/1

K315-950-000